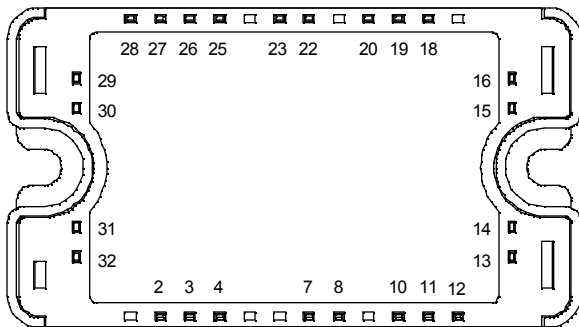
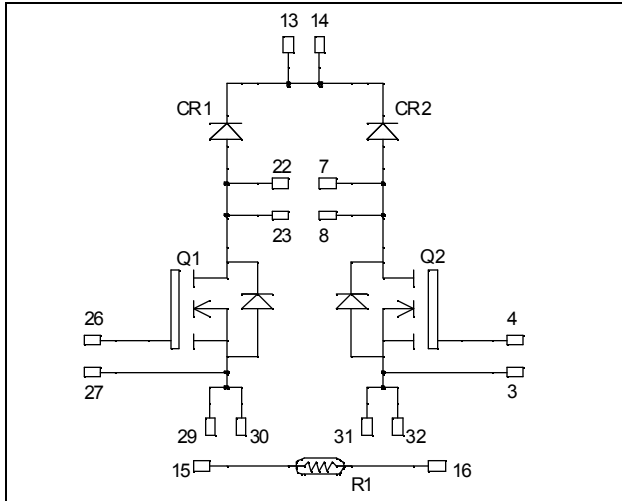


Dual Boost chopper MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 500V$
 $R_{DSon} = 100m\Omega$ typ @ $T_j = 25^\circ C$
 $I_D = 37A$ @ $T_c = 25^\circ C$



All multiple inputs and outputs must be shorted together
 Example: 13/14 ; 29/30 ; 22/23 ...

Application

- AC and DC motor control
- Switched Mode Power Supplies
- Power Factor Correction

Features

- Power MOS 7[®] MOSFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- Each leg can be easily paralleled to achieve a single boost of twice the current capability
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	500	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	37
		$T_c = 80^\circ C$	28
I_{DM}	Pulsed Drain current	140	A
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	120	$m\Omega$
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	312
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	37	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy	1600	

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 500\text{V}$			100	μA
		$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 400\text{V}$			500	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 18.5\text{A}$		100	120	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 1\text{mA}$	3		5	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			± 100	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$		4367		pF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$		894		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		61		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$ $V_{Bus} = 250\text{V}$ $I_D = 37\text{A}$		96		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge			24		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge			49		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 37\text{A}$ $R_G = 5\Omega$		15		ns
T_r	Rise Time			21		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			73		
T_f	Fall Time			52		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 25°C $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 37\text{A}, R_G = 5\Omega$		566		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			545		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 37\text{A}, R_G = 5\Omega$		931		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			635		

Diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		600			V
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		500	
I_F	DC Forward Current			40		A
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 40\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		1.45	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		1.35	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 40\text{A}$ $V_R = 300\text{V}$ $di/dt = 2600\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		95	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		115	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_F = 40\text{A}$ $V_R = 300\text{V}$ $di/dt = 2600\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		2.6	μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		4	

Thermal and package characteristics

Symbol Characteristic

			<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
R _{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance	Transistor			0.4	°C/W
		Diode			1.5	
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t=1 min, I _{isol} <1mA, 50/60Hz		2500			V
T _J	Operating junction temperature range		-40		150	°C
T _{STG}	Storage Temperature Range		-40		125	
T _C	Operating Case Temperature		-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M4	2.5	4.7	N.m
Wt	Package Weight				110	g

Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

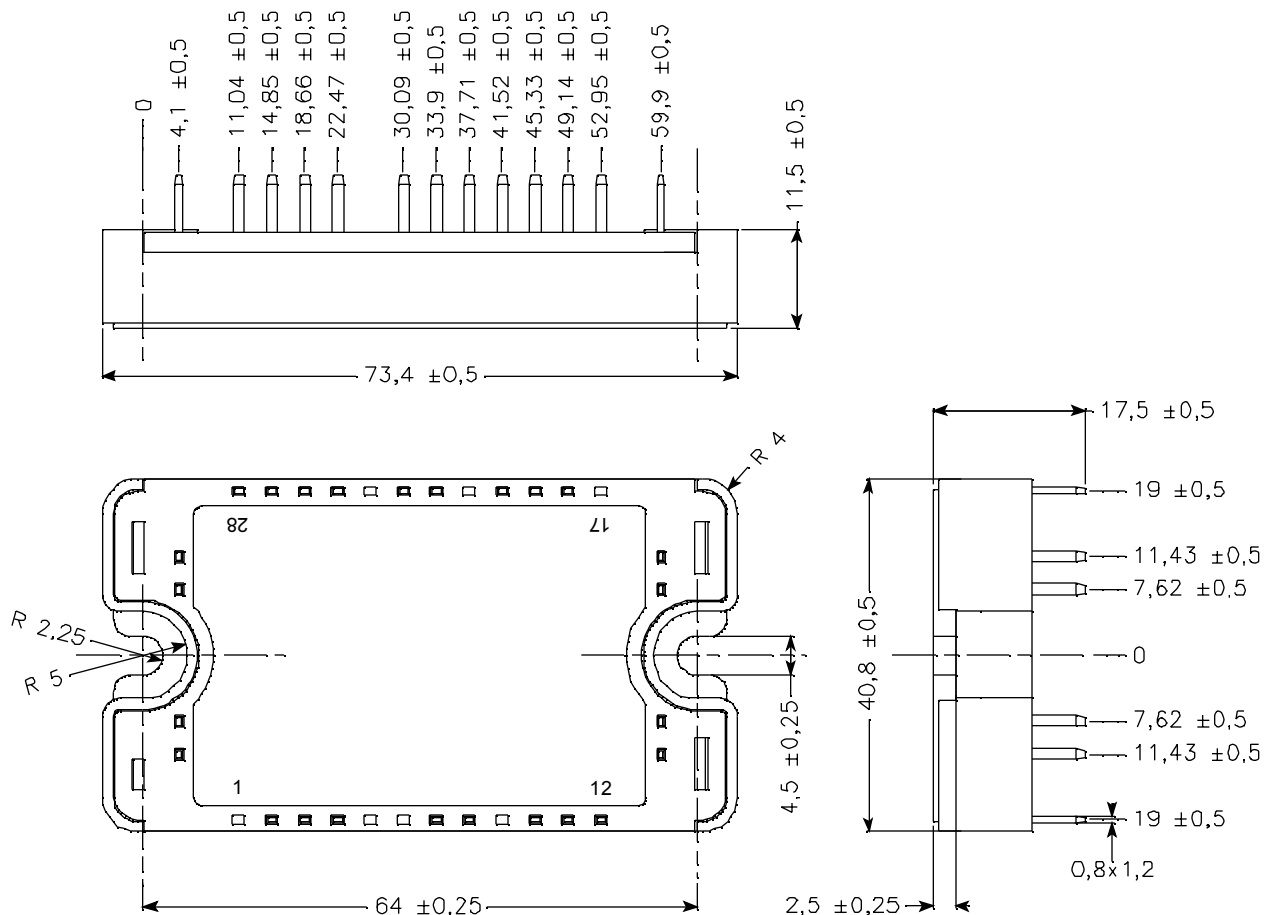
Symbol Characteristic

		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
R ₂₅	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B _{25/85}	T ₂₅ = 298.15 K		3952		K

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp \left[B_{25/85} \left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T} \right) \right]}$$

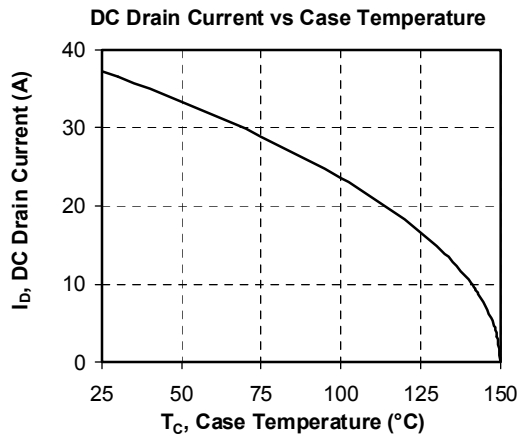
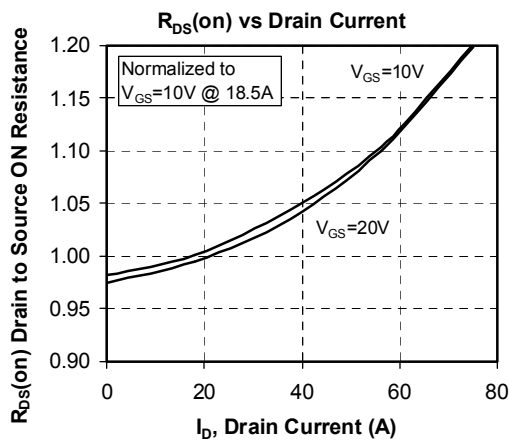
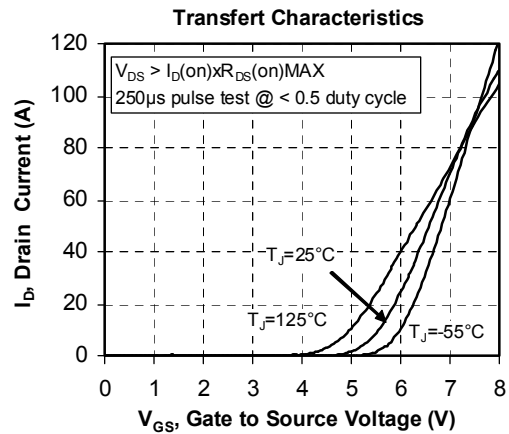
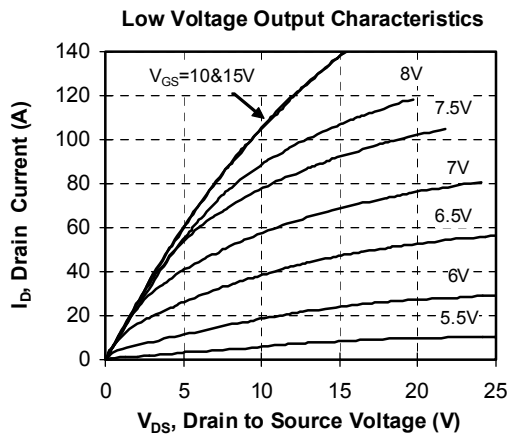
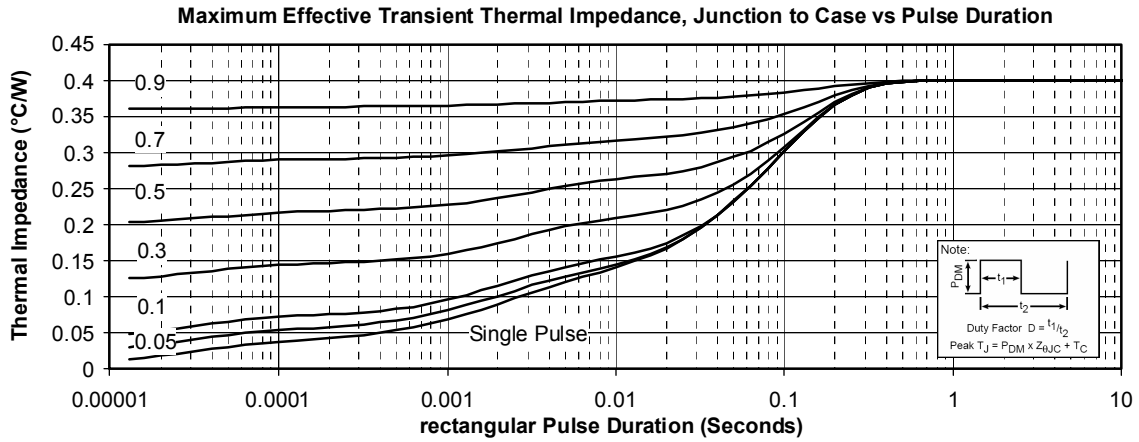
T: Thermistor temperature
 R_T: Thermistor value at T

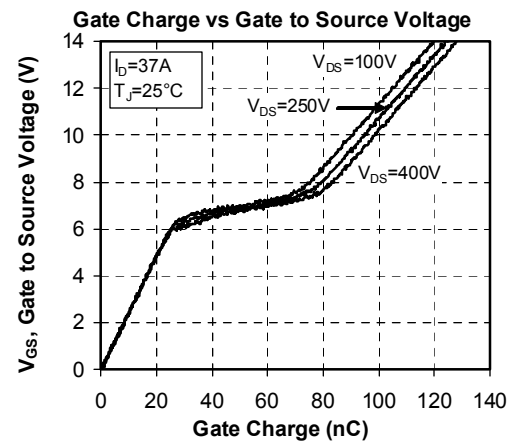
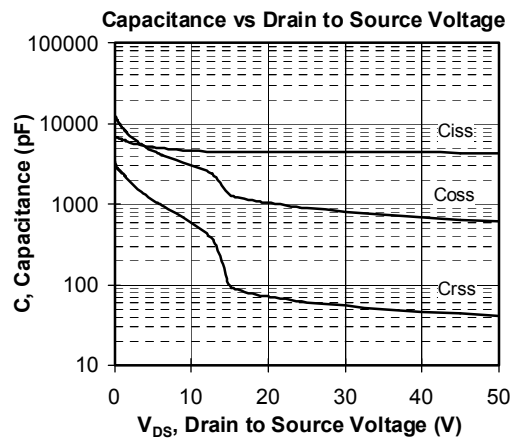
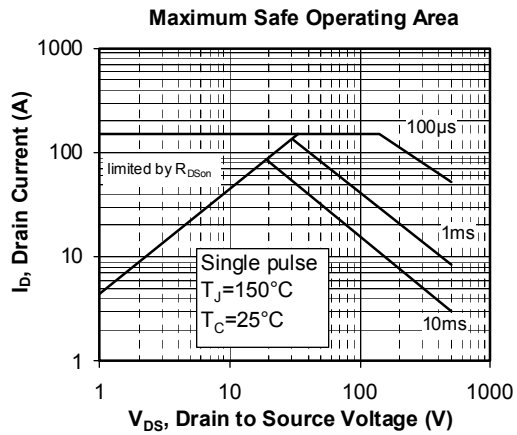
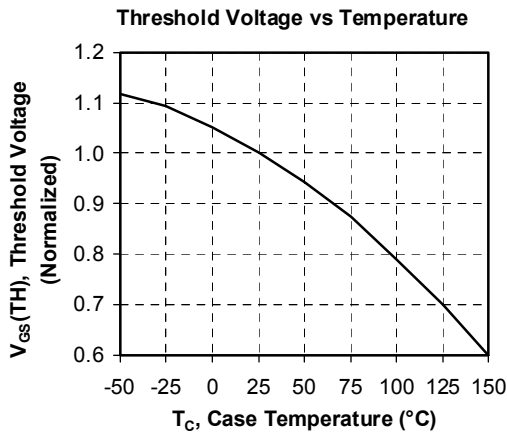
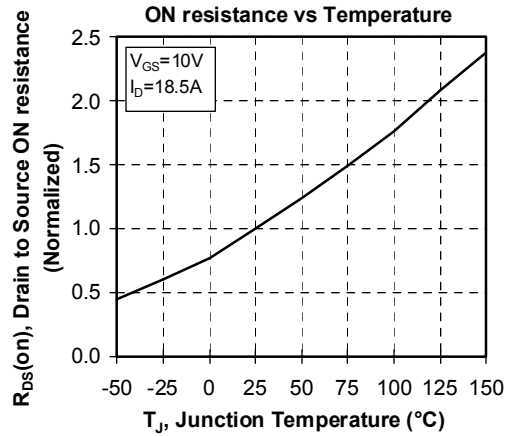
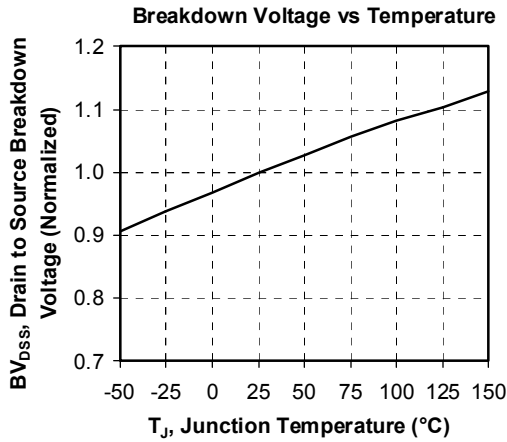
SP3 Package outline (dimensions in mm)

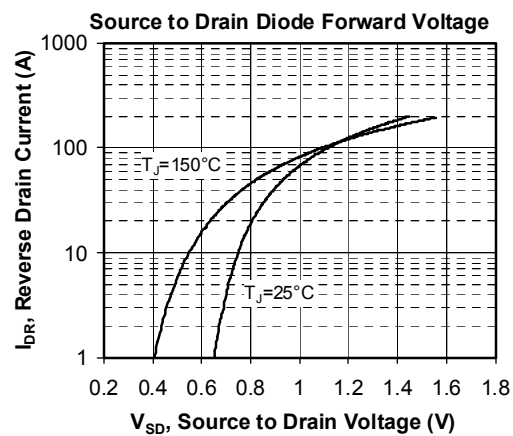
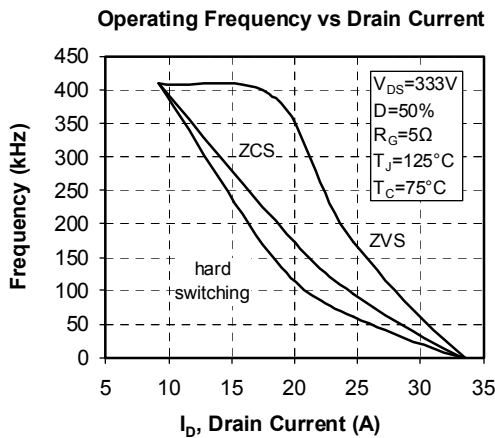
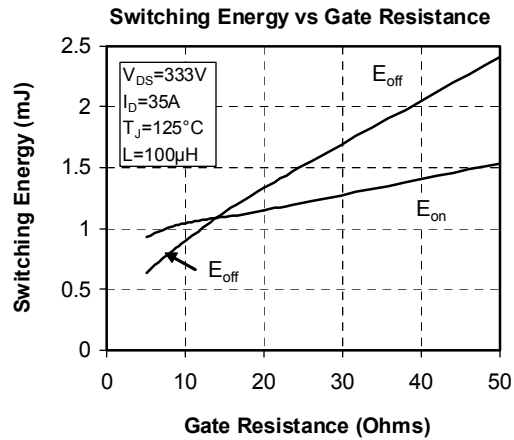
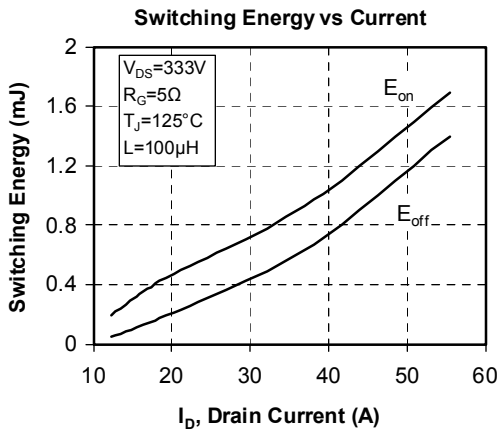
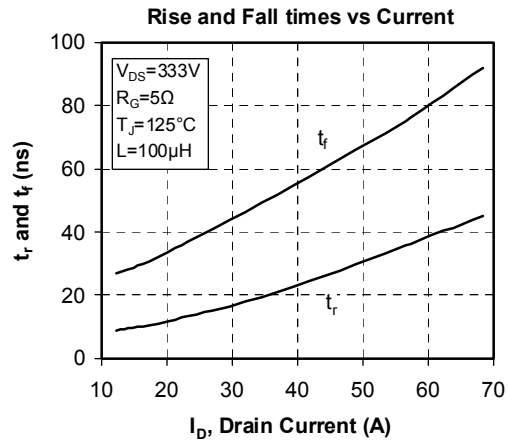
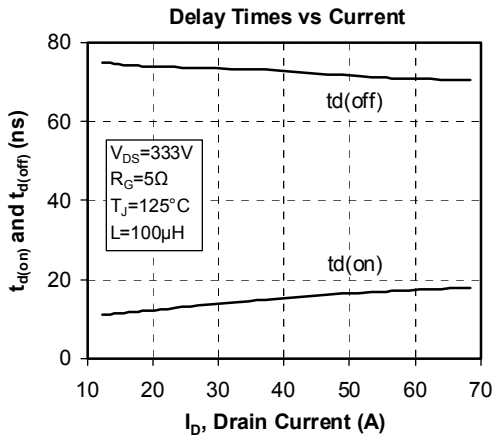


See application note 1901 - Mounting Instructions for SP3 Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve







Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331